

Applikationsbeispiel

Stand-up Pouches und Siegelrandbeutel dicht verschliessen

METALLSCHWEISSEN

SCHNEIDEN





Kompaktes SUP-Siegelmodul mit Servo-Kurbelantrieb und innovativem Werkzeug-Schnellwechselystem

Aufgabenstellung

Vorkonfektionierte Stand- und Siegelrandbeutel müssen nach dem Befüllen mit einer Kopfnaht dicht verschlossen werden. Die Siegelqualität darf im Falle von haftendem Restprodukt im Verschliess-Bereich nicht beeinträchtigt werden. Das Aussehen der Kopfnaht soll möglichst mit den, bereits in der Vorkonfektion erstellten, Randsiegelungen übereinstimmen. Eine hohe Servicefreundlichkeit sowie kurze Umrüstzeiten bei einem Werkzeugwechsel werden ebenso vorausgesetzt, wie eine zuverlässige und ausschussfreie Produktion bei möglichst hohen Taktraten.

Lösung

Für das Verschliessen von Kopfnähten nach dem Befüllen von Beuteln hat Telsonic das Hochleistungssiegelmodul SUP entwickelt. Es arbeitet mit einer Ultraschallfrequenz von 30 kHz bei max. 2.4 kW Leistung. Der kompakte, digitale MAG-Generator lässt sich in alle Schaltschänke integrieren. Die modulare und platzsparende Bauweise des SUP-Moduls erlaubt einen problemlosen Einbau in praktisch alle Abfüllanlagen. Der Antrieb kann servomotorisch über eine Kurbel oder pneumatisch erfolgen. Ein innovatives Werkzeug-Schnellwechselystem sorgt für extrem kurze Umrüstzeiten und eine Selbstpositionierung der Werkzeuge.

Vorteile dieser Konfiguration

Durch die modulare und platzsparende Bauweise, kombiniert mit klar definierten Schnittstellen, ist das SUP-Modul hervorragend für Retrofit-Anwendungen geeignet. Dank innovativer Positions- und Lagezentrierungen der Werkzeuge werden die Umrüstzeiten auf ein Minimum reduziert. Die servomotorische Zustellbewegung mittels eines 2×90° Kurbelantriebs erlaubt Produktionsraten von bis zu 70 Takten/Min. bei einer Siegelkraft von max. 1'850 N. Das SUP-Modul ist geeignet für Dicht- und Kosmetiknähte bis zu einer Beutelbreite von 200 mm. Kühlvorrichtungen für Sonotrode und Amboss tragen zusammen mit dem MAG Generator und seiner hochdynamischen Regelcharakteristik massgeblich zu einer hohen Prozessstabilität und -sicherheit bei.

2108 / de / © TELSONIC AG / Technische Änderungen vorbehalten